

2016年1月6日

各位

日本特殊陶業株式会社

「ネプコン ジャパン 2016 ～第17回 プリント配線板 EXPO～」出展のお知らせ

日本特殊陶業株式会社（社長：尾堂真一、本社：名古屋市瑞穂区）は1月13日から15日まで、東京ビッグサイトにて開催される「ネプコン ジャパン 2016 ～第17回 プリント配線板 EXPO～」に出展しますので、下記の通りお知らせいたします。

記

●出展の見どころ

当社のコア技術である“セラミックス”をベースに、LED、カメラ、小型電子部品など、幅広い分野で活躍する半導体パッケージ・基板製品をご紹介します。セラミックスの特性を生かした安心と信頼のパッケージ技術で、お客様のご要望にお応えしていきます。

ブースでは、経験豊富な当社スタッフがご来社の方々が抱えている課題解決のためのソリューションをご提案します。ぜひ当社ブースにお立ち寄りいただき、お気軽にご相談ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



ブースイメージ図

■日本特殊陶業株式会社について

当社は、1936年に創業し、名古屋市に本社を構える総合セラミックスメーカーです。内燃機関におけるスパークプラグ、排気酸素センサにおいては、世界トップシェアを有し、また、半導体部品におけるパッケージ、機械工具、医療用に用いられるバイオセラミックス、産業用セラミックスなど幅広いラインアップを提供しております。世界中に販売・製造拠点を有し、13,000名を超える従業員が世界の皆さまに新たな価値を提供できるよう取り組んでいます。現在は、持続可能な社会における環境エネルギー、次世代自動車、医療などの製品開発にも取り組んでおります。今後も、「ナンバーワンかつオンリーワンのものづくり」を目指し、変革と挑戦を続けてまいります。

詳細は、当社 Web サイトをご覧ください。

<http://www.ngkntk.co.jp/>

以上

■お問い合わせ先

広報室 抱井

電話:052-872-5896